

Dip-Schablone 40 x 40 mm, 300 µm, für Dip- und Print-Station - Ersä OPR100-D001

Artikel-Nr.	ER-OPR100-D001	Hersteller	Ersa
Hersteller-Nr.	OPR100-D001	EAN	4003008090796

Dip-Schablone 40 x 40 mm mit 300 µm Folienstärke für die Ersä Dip- und Print-Station OPR100. Durch Eintauchen des Bauteils entsteht ein definiertes Depot aus Flussmittel oder Lotpaste an den Lötanschlüssen. Geeignet für BGA und die meisten Fine-Pitch-Bauteile.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
ESD-Ausrüstung	ESD Lötstationen
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Ersä Dip-Schablone 40 x 40 mm dient zur Bauteilvorbereitung an der Ersä Dip- und Print-Station OPR100. Durch Eintauchen des Bauteils wird ein definiertes Depot aus Flussmittel oder Lotpaste an den Lötanschlüssen erzeugt - geeignet für BGA und die meisten Fine-Pitch-Bauteile.

Technische Daten

Typ	Dip-Schablone
Abmessung	40 x 40 mm
Folienstärke	300 µm
Geeignet für	Ersä Dip- und Print-Station OPR100
Anwendung	Flussmittel- oder Lotpastenauftrag, BGA und Fine-Pitch
Hersteller-Artikelnummer	OPR100-D001
EAN	4003008090796